

(1,27mm) .050"

DWM, HDWM 系列



微型板堆叠器

技术规格

DWM

如需了解完整技术规格, 请浏览
www.samtec.com?DWM

绝缘体材料:

顶部: 黑色液晶聚合物

底部: 天然液晶聚合物

端子材料:

磷青铜

电镀:

50 μ (1,27 μ m)

的镍底上镀金或镀锡

额定电流:

1A

工作温度范围:

-55°C 至 105°C 镀锡

-55°C 至 125°C 镀金

符合 RoHS 规范要求:

是

HDWM

如需了解完整技术规格, 请浏览
www.samtec.com?HDWM

除未经 CSA 评级外, 与 DWM 相同。

加工:

可无铅焊接:

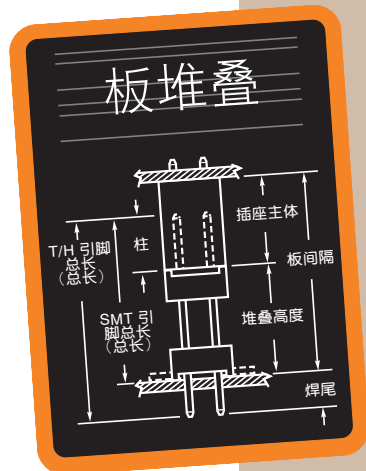
是

SMT 引线共面度:

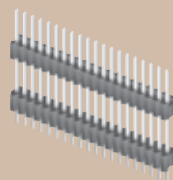
最大 .006" (0,15mm)



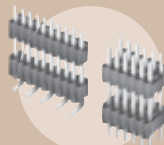
配接: SMS, SLM, RSM



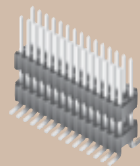
DWM-20-58-G-S-427



HDWM-10-53-L-S-385-SM



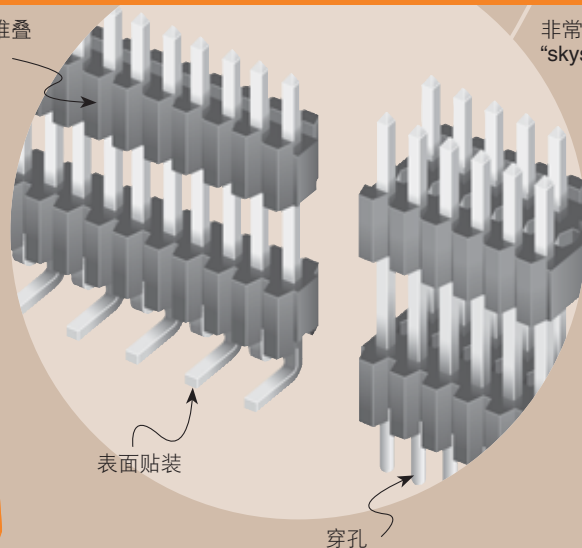
HDWM-15-01-G-D-326-SM



DWM-06-54-G-D-360

非常适合高密度
"skyscraper"板堆叠

可变堆叠
高度



表面贴装

穿孔

插排类
型

每排引
脚数

引线式
样

电镀选
项

排选项

堆叠高
度

其他选
项

01
至
50

从图
表指
定引
线式
样

-L
= 10 μ (0,25 μ m)
的镀金触点, 焊
尾镀雾锡

-G
= 导柱镀 10 μ "
(0,25 μ m) 的金,
焊尾镀雾金

-S
= 单排
-D
= 双排

-“XXX”
= 堆叠高度
示例: -250
= (6,35mm)
.250"

-“XXX”
= 极性标记位置
(指定空针位置)

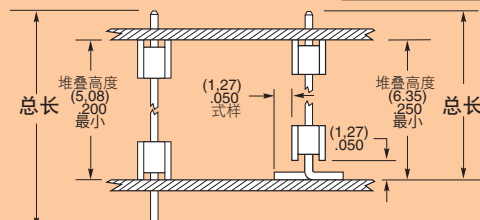
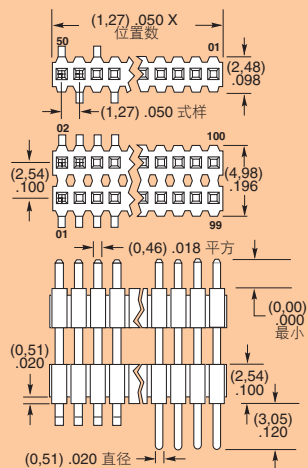
- SM
= 表面贴装 (需要
HDWM。最少 02 至
40 个位置。)

- A
= 定位针 (需要
HDWM。最少 6 个
位置, 仅 -D)
由 Samtec 指定金
属或塑料材质
(不适于 -LC)

- LC
= 锁钩 (需要
HDWM。最少 5 个
位置, 仅 -D)
(仅适于 -A)
(需要手动放置)

- P
= 取放垫
(需要 HDWM)

DWM
= 标准板间隔
HDWM
= 高温板间隔



引线式 样	总长	
	穿孔	表面 贴装
-01	(11,43) .450	(8,38) .330
-51	(10,41) .410	—
-52	(10,80) .425	—
-53	(12,83) .505	(9,78) .385
-54	(14,10) .555	(11,05) .435
-55	(15,49) .610	(12,45) .490
-56	(15,88) .625	(12,83) .505
-57	(16,51) .650	(13,46) .530
-58	(17,91) .705	(14,86) .585
-59	(19,18) .755	(15,62) .615
-60	(20,96) .825	—
-61	(26,67) 1.050	—

注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

注: 这些系列为非标准型, 不
可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM